

# 2018年度 新卒採用 募集要項

<b>募集職種</b>	技術職 機械系技術職、電気電子系技術職 ソフトウェア開発系技術職、化学系技術職 総合職 営業職・企画業務職(人事・総務・経営企画・国際等)	<b>初任給</b>	大学院卒 230,000円 2016年度実績 大学卒 210,000円 専門4年卒 200,000円 高等専門・専門3年制卒 194,000円 短大・専門2年制卒 188,000円
<b>応募資格</b>	2018年3月に卒業(修了)見込みの方 (大学院、大学、高等専門学校、短期大学、専門学校)	<b>諸手当</b>	時間外手当、住宅手当、子供手当、通勤手当、資格取得報奨金、 役職ポスト給 他
<b>対象学科</b>	技術職 機械工学系、電気電子工学系、情報工学系、材料系、 物理系、化学系、数理情報系、理学系 総合職 全学部・全学科	<b>給与改定、賞与</b>	給与改定 年1回(7月) / 賞与 年2回(6月、12月)
<b>応募方法</b>	一般応募 / 学校・教授推薦応募	<b>社会保険</b>	健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険
<b>提出書類</b>	履歴書(写真貼付)、成績証明書、卒業(修了)見込証明書、 健康診断書、推薦書(学校・教授推薦応募の方のみ)	<b>福利厚生</b>	企業型確定拠出年金(401K)、従業員持株会、労働組合、 団体保険、メンタルヘルス、共済会、自社保養所、 電機健保組合保養所、会員制リゾートクラブ 他
<b>勤務地</b>	全国各営業所及び周辺都市	<b>教育研修</b>	新入社員研修、自動車技術研修、デジタル回路研修、 組込みソフト研修、海外研修、語学研修、通信教育、eラーニング、 リーダー研修、プロジェクトマネージャー研修 他
<b>休日休暇</b>	完全週休2日制、祝祭日、夏季、年末年始、年次有給、慶弔、 育児・介護 他 年間休日124日(2017年度)		

## アルプス技研 企業情報

### ■ 会社概要

代表者 代表取締役社長 今村 篤  
 本社 〒220-6218  
 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5  
 クイーンズタワーC18階  
 創業 1968年7月  
 設立 1971年1月  
 上場区分 東京証券取引所市場第一部上場(証券コード:4641)  
 拠点 国内22拠点(営業所、ものづくりセンター室)

グループ会社 国内2社、海外2社  
 資本金 23億47百万円(2015年12月期末)  
 売上高 連結227億23百万円 / 単体200億76百万円(2015年12月期)  
 社員数 連結3,139名 / 単体2,762名(2015年12月期)  
 事業内容 ものづくり事業  
 ● 開発・設計領域に特化したアウトソーシング事業  
 ● 技術プロジェクトの受託事業  
 ● ソフトウェア開発事業  
 ● 自社工場における製品開発事業



### ■ 技術領域 ※上場・優良企業等全国で約700社のお取引先があります。

	機械領域	電気・電子領域	ソフトウェア領域	化学領域	主要取引先
<b>自動車</b>	● エンジン開発(EV、PHV、ディーゼル、ガソリン車等) ● 車体外装(ドア、フェンダー、ボンネット等)の設計 ● 車体内装(インパネ、シート等)の設計 ● トランスミッション、マフラー、ブレーキの設計・解析 ● 特殊車両、福祉車両、大型車両の設計 ● 生産設備の機械設計	● ハイブリッド車制御デバイスの設計 ● 電子制御ユニット(ECU)の設計 ● 各種制御系マイコンの設計 ● 車載オーディオ、ナビゲーションの回路設計	● 電子制御ユニット(ECU)の開発 ● 各種電子制御デバイスの開発 ● 各種制御系マイコンの開発 ● 車載オーディオ、ナビゲーションの開発 ● 先進運転支援システムの開発	● 次世代燃料、燃料電池の研究開発 ● 排気触媒の設計・解析 ● 樹脂部材の研究開発 ● ゴム部材の研究開発 ● その他自動車部品の素材研究開発	● IHI ● アイシン精機 ● NEC ● オムロン ● オリジナル ● キヤノン ● 京セラ ● ケーシン ● ソニー ● デンソーテクノ ● 東京エレクトロン ● 東芝 ● トヨタ自動車 ● ニコン
<b>半導体・LSI</b>	● 半導体製造装置の機構設計 ● 半導体搬送装置の制御設計・設備設計 ● LSI生産設備の制御設計・設備設計	● システムLSI回路設計 ● LSI論理回路設計、シミュレーション ● イメージセンサ性能評価・解析	● 半導体製造装置の制御ソフトウェア開発 ● 半導体検査装置の画像処理ソフトウェア開発 ● 露光装置の開発 ● 露光装置の結像技術開発	● 半導体プロセス開発 ● 露光装置の開発 ● 新規デバイスの開発	● 日産自動車 ● パナソニック ● 日立製作所 ● 富士重工業 ● 富士ゼロックス ● マツダ
<b>医療</b>	● 家庭用医療機器の筐体設計・機構設計 ● 心電図、脳波計等装置の筐体設計・機構設計 ● CT、MRI等装置の筐体設計・機構設計 ● その他医療器具の設計	● 家庭用医療機器の電子回路設計 ● 心電図、脳波計等装置の電子回路設計 ● CT、MRI等装置の電子回路設計	● 医用画像システムの開発 ● 電子カルテシステムの開発 ● 医療用機器向け組込みソフトウェア開発	● 血液分離装置の研究開発 ● 内視鏡の解析評価	● 三菱重工業 ● 三菱電機等 (50音順)
<b>産業機器</b>	● 産業用クリーン環境対応ロボットの設計開発 ● 各種加工、搬送用機器の設計開発 ● 生産ライン、各種プラント等の設備設計	● 産業機器、ロボットの制御回路設計 ● 各種加工、搬送用機器のシーケンス制御、ハードウェア設計	● 産業用ロボット制御ソフトウェア開発 ● 産業機器の画像処理ソフトウェア開発 ● 各種検査装置向け組込みソフトウェア開発 ● Factory Automation化	● 騒音振動測定 ● 有価金属回収装置の研究開発	
<b>航空・宇宙</b>	● 航空機、航空機用エンジンの設計開発 ● 航空機用ターボエンジンの設計開発 ● 宇宙ステーション、人工衛星等の構造設計 ● 解析等・宇宙産業に関わる研究開発	● 宇宙ステーション、人工衛星等の搭載機器設計 ● 人工衛星の制御回路設計・システム設計 ● 航空機用通信機器のシステム設計	● 航空機用の制御ソフトウェア開発 ● 航空機エンジン、タービンの解析評価 ● 衛星通信ユニットの開発・解析評価	● 航空機部品の素材研究開発 ● 航空・宇宙関連部品解析 ● 真空技術の研究開発	
<b>デジタル家電・精密機器</b>	● AV機器の筐体設計・機構設計 ● デジタルカメラの筐体設計・機構設計 ● 燃料電池等の外装設計・解析 ● 白物家電の筐体設計・機構設計	● AV機器のデジタル回路設計、レイアウト設計 ● デジタル一眼レフ、ビデオカメラの電子回路設計 ● 複合機、プリンターの電子回路設計 ● 通信機器の電子回路設計	● デジタルカメラ等の制御ソフトウェア開発 ● スマートフォンの制御ミドルウェア開発 ● 複合機の組込みソフトウェア開発 ● 白物家電の組込みソフトウェア開発 ● 遠隔制御システムの開発	● リチウム電池の研究開発 ● 液晶、ディスプレイ研究開発 ● 複合機等のインク研究開発	
<b>インフラ</b>	● 交通信号関係機器の設計・解析 ● 駅ホームドアの設計・解析 ● パワープランの設計・開発 ● 風力発電機器の設計・開発	● 鉄道関連電子連動装置の電気回路、配線図等の設計 ● スマートグリッドの構築 ● 通信基地局、基地局装置の開発	● 金融機関向けシステムの開発 ● 鉄道関連システムの開発 ● 災害対応システムの開発 ● 社内向け業務用ソフトウェア開発	● 信号用LEDの耐久性強化の研究開発 ● 太陽光パネルのエネルギー変換率向上研究開発 ● 光触媒による消臭効果の研究開発	

採用関係連絡先  
人事部 採用課

横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーC18階  
 札幌市中央区北五条西6-2-2 札幌センタービル16階  
 仙台市太白区長町3-7-13 仙台長町ビル6階  
 名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル4階  
 大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビル3階  
 福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル9階

0120-75-3956 honsya.rec@alpsgiken.co.jp  
 0120-75-3956 honsya.rec@alpsgiken.co.jp  
 0120-98-4956 tohoku.rec@alpsgiken.co.jp  
 052-589-6595 tokukai.rec@alpsgiken.co.jp  
 0120-76-3956 osaka.rec@alpsgiken.co.jp  
 0120-79-3956 kyusyu.rec@alpsgiken.co.jp

人が未来-Next Technology Frontier®  
  
 株式会社アルプス技研

ひと、技術、顧客—いつの時代にも

# いくつもの 「一流」に 会える。



人が未来-Next Technology Frontier®

**Alps**

株式会社 アルプス技研

## 2018年新卒/既卒対象 ☆会社説明会☆のご案内

**【対象学科】** 機械・電気電子・情報・物理・化学・その他理工系学科

**【技術提供領域】** 自動車、航空機、宇宙機器、ロボット、デジタル家電、精密機器、医療機器、スマートフォン、半導体、社会インフラなど。

### 3月会社説明会のご案内

※会社説明会そのものに参加する時間がない場合は、WEB会社説明会にエントリーください。

様々な地域で開催します！  
エントリー・説明会詳細・ご予約は  
こちらからご確認下さい⇒



日	月	火	水	木	金	土
26	27	28	3/1	3/2 リクナビ合説 (幕張メッセ)	3	4
5	6	7	8	9	10 横浜 みなとみらい本社	3/11 マイナビ合説 (ビックサイト)
3/12 リクナビ合説 (ビックサイト)	3/13 学情主催 カテクロジ-フォーラム	14	15 横浜 みなとみらい本社	16	17 新宿会場	18 厚木 商工会議所
12 浜松町会場	20 新宿会場	21	22 厚木 商工会議所	23	24 新宿会場	25 秋葉原会場
3/19 マイナビ合説 (ビックサイト)	26	27 秋葉原会場	28	29 新宿会場	30	31 高崎営業所